國立成功大學智慧半導體及永續製造學院 **半導體封測學位學程博士班**

博士學位考核抵免申請暨論文發表確認表(A)

****請使用同一份表格申請並沿用至畢業資格初審，資格考核審查後提供影本留存，後續請向學程辦公室索取正本填寫後繳回申請****

入學學期：＿＿＿學年度 第＿＿學期　學號：＿＿＿＿＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿

申請期限：＿＿＿學年度 第＿＿學期，於入學後不含休學之六學期內。連絡電話：＿＿＿＿＿＿

本學程博士候選人資格考核

本次申請日期：＿＿＿學年度 第＿＿學期　　年　　月　　日

一、以修課抵免申請(暑修課程不適用之)：學期成績達修課班級的前(含)50%，始得申請抵免該考試科目。申請人**應檢附成績單**(班排名請事先透過學程查詢)，於入學後不含休學之六個學期內提出申請。

抵免科目(六科任選兩科)：	課程碼	修課學期	成績	班排名%	**指導教授簽章：**
☐固態熱力學					
☐高等材料分析					
☐材料動力學					
☐振動力學					**學程審查：**
☐智慧型製造系統					**☐ 通過，方具有博士候選人身分。**
☐工業 4.1:零缺陷的智慧製造					**☐ 不通過(下次請重新填單申請)**

二、以 SCI 論文 / 發明專利抵免申請：

發表論文

1.投稿前或申請前學程會議審核通過日期：＿＿＿＿＿＿＿＿(請附會議紀錄)

2. *☐論文或☐發明專利：

審查日期：

學程主任簽章：

以下為本學位學程博士班修業辦法第六條：論文發表 送審資料(不得與上述資格考核抵免之論文或專利重複申請)

送審日期：＿＿＿學年度 第＿＿學期　　年　　月　　日	**指導教授簽章：**

第一篇	*☐論文 ☐發明專利：	**學程查核：** **☐ 符合,請送畢業資格初審。** **☐ 不符合。** **查核日期：**
第二篇	*☐論文 ☐發明專利：	**學程查核：** **☐ 符合,請送畢業資格初審** **☐ 不符合。** **查核日期：**
備註	***論文**請依序列出，所有作者、年月日、論文名稱、期刊名稱、期刊卷期頁數、影響係數、領域排名(JCI)，請附接受函、完整文章、影響係數及領域排名(JCI)頁面。**發明專利**請依序列出，發明人、申請日期、獲證日期、專利名稱、證號、專利權人，請附獲證證書影本。詳細規定請至學程網頁查詢本學程博士學位候選人資格考核實施要點、論文發表認定原則(請務必詳讀)。藍字審查欄請勿填寫，本表請繕打後，印出簽章。	